

CRA 聖闘士星矢3 <甘> (三洋物産)

【VBB】 確率 = 1/99.9 確変 = ・初 0.0% ・継続 = 100.0% (ST=10)

電サポ = ・ST 含 / 80 回 ・通常後 / 40 回 賞球 = 4&3&4&5&8

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリ…8個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 小当り…なし
- 特賞…右打ち

【電サポ性能】

【VBB】
⇒ 1セット約6.5秒
・ 1回開・計約5.4秒開放

・ 【参考SA値】⇒約13回

【MAX 出玉】

【VBB】 (8 個 / 10C)
・ 5R… 425 個
・ 12R… 1,020 個
・ 16R… 1,360 個
(※フロック入賞含む概算値)

■ 遊技盤の仕様 ■

<木ペニア盤>

【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜=3分5厘>

※フロック (他穴) における○数字は、賞球数を表します。(表記【VBB】)

【設置確認項目】 (新台)

- ① 番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ② 主基板 (かしめ・封印シール)
- ③ 払出基板 (ケース破損・開封)
- ④ その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤ 遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥ 発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦ 払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧ 図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|--|---|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検
1: 遊技盤番・2: 枠・3: 主基板</p> <p>B : 主基板等の点検
4: 主基板のケース異常・開封
5: 主基板の形状異常・異物
6: 払出基板のケース異常・開封
7: 払出基板の形状異常・異物
8: ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検
9: 周辺基板・10: 中継端子板
11: 外部端子板・13: コネクタ
12: ユニット接続端子板・14: 配線
15: 裏バック・16: 遊技くぎ及び風車
17: 上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認)
18: タッチセンサー作動確認
19: 発射個数・20: 球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認)
21: 入賞賞球数・22: 最大入賞数
23: 役物作動・24: 図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検
25: 全ての接続箇所点検
26: スピーカーの作動確認
27: 各種ランプの点灯確認</p> |
|--|---|